



FIERA MILANO
EDITORE

EMBEDDED

FIERA MILANO EDITORE SPA
Divisione Technology
SS del Sempione 28 – 20017 Rho (Mi)
Rispedire il piano editoriale compilato a
(Please fill out the editorial plan and return it to):
Redazione "EMBEDDED"
tel. (0039) 02 49976516 fax (0039) 02 49976571
www.eo-web.it - eo@fieramilanoeditore.it

PIANO EDITORIALE / EDITORIAL PLAN 2012

NUMERO (ISSUE)	SPECIALE (COVER STORY)	APPROFONDIMENTI (IN DEPTH)	ARTICOLI GENERALI (GENERAL ISSUES)	FOCUS ON (FOCUS ON)	FIERE (EXHIBITIONS) (ON LINE CALENDAR)
43 Febbraio February	<input type="checkbox"/> OS per applicazioni verticali (OS for vertical applications)	<input type="checkbox"/> Reti di sensori wireless (Wireless sensor networks) <input type="checkbox"/> Standard per schede - aggiornamenti (Boards standard - update) <input type="checkbox"/> Schede basate su DSP (DSP-based boards)	<input type="checkbox"/> Multicore di fascia alta (High end multicores) <input type="checkbox"/> Memorie industriali (Memories for industrial applications) <input type="checkbox"/> Analisi di bus seriali (Serial bus analysis) <input type="checkbox"/> Comunicazioni industriali (Industrial communication)	<input type="checkbox"/> Il mercato italiano dell'embedded (Embedded markets)	Opti 2012, 13-15/1 Monaco (D) NI Days, 7/2 - Parigi (F) EMV 2012, 7-9/2- Düsseldorf (D)
44 Maggio May	<input type="checkbox"/> Comunicazione M2M (M2M communications)	<input type="checkbox"/> xTCA <input type="checkbox"/> Sistemi safety critical (Safety critical systems) <input type="checkbox"/> Schede FPGA (FPGA boards)	<input type="checkbox"/> Domotica (Domotics) <input type="checkbox"/> Gestire la qualità del codice (Code quality management) <input type="checkbox"/> Sensori per applicazioni industriali (Sensors for industrial applications) <input type="checkbox"/> Standard per schede di piccolo formato - aggiornamenti (Small form factor boards – update)	<input type="checkbox"/> Audio/video	Embedded World 2012, 28/2-1/03 Norimberga (D) CeBIT 2012, 6-10/3 - Hannover (D) Date 2012, 12-16/3- Dresda (D) Smart Systems Integration 2012, 21-22/3 - Zurigo (CH) MC4 - Motion Control for, marzo - Bologna (I) Laser World of Photonics, 20-22/3 – Shanghai (Cina) Hannover Messe 2012, 23-27/4 - Hannover (D) Embedded Systems Conference, maggio - San Jose (CA-USA) SMT/Hybrid/Packaging 2012, 8-10/5 - Norimberga (D) PCIM Europe 2012, 8-10/5 - Norimberga (D) SPS Italia, 22-24/5 - Parma (I) VforM – Vision for Manufacturing, giugno (I) NIWeek 2012, agosto - Austin (Texas-USA)
45 Settembre September	<input type="checkbox"/> Computer industriali (Industrial computing)	<input type="checkbox"/> Programmazione multicore (Multicore programming) <input type="checkbox"/> Interfacce per dispositivi medicali (Medical device interfaces) <input type="checkbox"/> HPC (High Performance Computing)	<input type="checkbox"/> Elettronica per difesa/aerospazio (defense aerospace electronics) <input type="checkbox"/> Panel PC rugged (rugged Panel PCs) <input type="checkbox"/> GNU toolchain <input type="checkbox"/> Gestire l'obsolescenza (Obsolescence management)	<input type="checkbox"/> Building automation	Control & Communication, settembre (I) Same 2012– ottobre
46 Novembre November	<input type="checkbox"/> Strumentazione modulare (Modular instrumentation) Speciale Uomini & Imprese	<input type="checkbox"/> Standard per schede di piccolo formato - aggiornamenti (Small Form Factor Boards standard - update) <input type="checkbox"/> Emulatori/debugger (Debugger/emulators) <input type="checkbox"/> Micro per applicazioni embedded	<input type="checkbox"/> Progettazione grafica (Graphical design) <input type="checkbox"/> DSP/FPGA ed elaborazione riconfigurabile (DSPs, FPGAs and reconfigurable processing) <input type="checkbox"/> Tool di progettazione grafica (Graphical design tool) <input type="checkbox"/> Alimentatori da banco (Bench-top supply)	<input type="checkbox"/> Applicazioni/mercati embedded emergenti (Emerging embedded markets/applications)	Electronica 2012, 13-16/11 - Monaco (D) SPS/IPC/Drives 2012, 27-29/11 - Norimberga (D) Focus Embedded, novembre (D)

		(Micro for embedded applications)			
--	--	-----------------------------------	--	--	--

PER FAVORE, SCRIVETE IL VOSTRO INDIRIZZO IN STAMPATELLO / PLEASE, WRITE YOUR ADDRESS IN BLOCK LETTERS

AZIENDA/COMPANY		PERSONA/CONTACT			
VIA/STREET					N°
CAP/POST CODE		CITTÀ (PROV.)/CITY(TOWN)			
TEL.	FAX	E-mail		Grazie per la collaborazione/Thank you for your cooperation	

In base agli argomenti da voi selezionati, la Redazione provvederà a contattarvi per tempo, riservandosi il vaglio e la pubblicazione del materiale inviato.

N.B. Questo piano editoriale potrà subire variazioni.

Per conoscere gli altri argomenti che verranno trattati nei numeri di EMBEDDED, consultate regolarmente il sito all'indirizzo: www.eo-web.it

Per inviare articoli o proposte editoriali sulle tematiche del piano editoriale o su altre tematiche che riguardano il mondo dell'elettronica professionale: filippo.fossati@fieramilanoeditore.it

Per inviare commenti e suggerimenti: eo@fieramilanoeditore.it

The editorial department will contact you soon after reviewing the topics you've selected, reserving the right to screen and publish the material submitted.

This editorial plan might be subjected to changes

In order to know all the topics covered by EMBEDDED, look up the magazine web site on a regular basis: www.eo-web.it

For articles and/or editorial proposals concerning the editorial plan or other topics, use the email address: filippo.fossati@fieramilanoeditore.it

For comments and suggestions: eo@fieramilanoeditore.it